

TD041S485H DFN 封装隔离式 RS485 收发器

特点

- 超小，超薄，芯片级 DFN 封装
- 符合 TIA/EIA-485-A 标准
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V 微处理器
- 隔离耐压高达 3750Vrms
- 总线静电防护能力高达 15kV(HBM)
- 通讯速率高达 1Mbps
- > 25kV/μs 瞬态抗扰度
- 极低通讯延时
- 1/8 单位负载，总线负载能力高达 256 节点
- 总线失效保护
- 总线驱动短路保护
- 工业级工作温度范围：-40℃ to +105℃
- 符合 AEC-Q100 标准
- 满足 EN62368 标准
- 潮敏等级(MSL) 3

应用范围

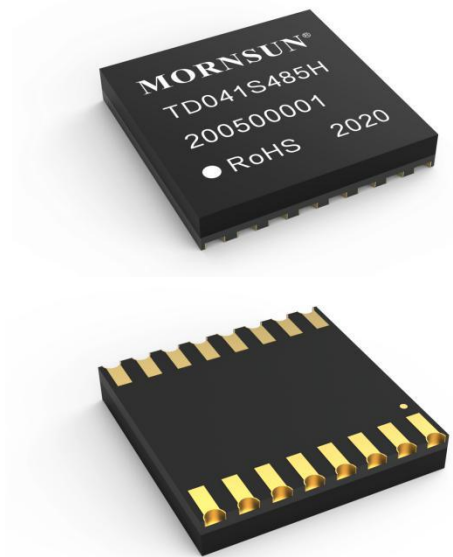
- 工业自动化
- 楼宇自动化
- 智能电表
- 远距离信号交互、传输

功能描述

TD041S485H 是为 RS-485 总线网络设计的一款半双工增强型收发器，且完全符合 TIA/EIA-485A 标准。逻辑侧支持 3.3V 和 5V 逻辑电平的转换，总线接收器采用 1/8 单元负载设计，其总线负载能力高达 256 个节点单元，满足多节点设计需求。总线传输速率高达 1Mbps。

TD041S485H 更在传统 IC 基础上重点加强 A、B 引脚可靠性设计，其中包括驱动器过流保护，增强型 ESD 设计等，其 A、B 端口 ESD 承受能力高达 15kV (Human Body Model)。

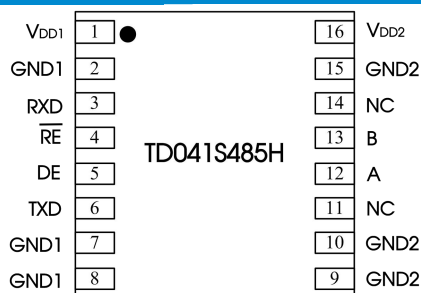
产品外观



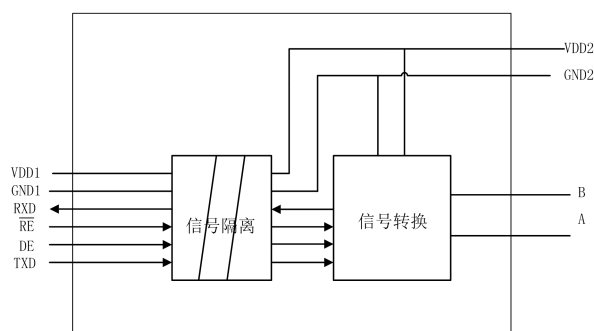
目录

1 首页.....	1	4 特征曲线.....	5
1.1 特点及外观.....	1	4.1 典型曲线.....	5
1.2 应用范围.....	1	4.2 参数测量信息.....	6
1.3 功能描述.....	1	5 工作描述及功能.....	7
2 引脚封装及描述.....	2	6 应用电路.....	7
3 IC 相关参数.....	3	7 使用建议.....	8
3.1 极限额定值.....	3	8 订购信息.....	8
3.2 推荐工作参数.....	3	9 封装信息.....	8
3.3 电气特性.....	4	10 包装信息.....	9
3.4 传输特性.....	5		
3.5 物理特性.....	5		

引脚封装



内部框图



真值表

字母	描述
H	高电平
L	低电平
X	无关
Z	高阻抗
NC	无连接

表 1. 驱动器真值表

供电状态		输入		输出	
VDD1	VDD2	DE	TXD	A	B
On	On	H	H	H	L
On	On	H	L	L	H
On	On	L	X	Z	Z
On	Off	X	X	Z	Z
Off	Off	L	L	Z	Z
Off	Off	X	X	Z	Z

表 2. 接收器真值表

供电状态		输入		输出
VDD1	VDD2	A-B (V)	RE	RxD
On	On	≥ -0.02	L or NC	H
On	On	≤ -0.22	L or NC	L
On	On	$-0.22 < A - B < -0.02$	L or NC	不确定

On	On	OPEN	L or NC	H
On	Off	X	L or NC	H
Off	Off	X	L or NC	L

引脚描述

引脚编号	引脚名称	功能描述
1	VDD1	逻辑侧供电引脚
2	GND1	逻辑侧参考地
3	RXD	接收器信号输出引脚
4	$\overline{\text{RE}}$	接收器使能引脚。 $\overline{\text{RE}}$ 为低电平，当 $(A - B) \geq -20\text{mV}$ ，RO 输出为高电平，当 $(A - B) \leq -220\text{mV}$ ，RO 输出为低电平
5	DE	驱动器使能引脚。当 DE 为高电平时，驱动器输出使能；当 DE 为低电平时，驱动器输出为高阻抗；当 DE 为低电平，且 $\overline{\text{RE}}$ 为高电平时，进入关断模式
6	TXD	驱动器输入引脚
7	GND1	逻辑侧参考地
8	GND1	逻辑侧参考地
9	GND2	总线侧参考地
10	GND2	总线侧参考地
11	NC	无功能引脚，可悬空
12	A	RS485 总线 A 线引脚
13	B	RS485 总线 B 线引脚
14	NC	无功能引脚，可悬空
15	GND2	总线侧参考地
16	VDD2	总线侧供电引脚

极限额定值

下列数据是在自然通风，正常工作温度范围内测得（除非另有说明）。

参数	数值
V_{DD1}	-0.5 V to +7 V
V_{DD2}	-0.5 V to +6 V
数字输入电压 (DE, $\overline{\text{RE}}$, TXD)	-0.3V to +6V
数字输出电压(RxD)	-0.3V to +6V
驱动器输出/接收器输入电压	-8 V to +13 V
工作温度范围	-40°C to +105°C
存储温度范围	-50°C to +125°C
回流焊温度	峰值温度 $T_{\text{c}} \leq 260^{\circ}\text{C}$ ， 217°C 以上时间最大为 60 s，实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.3 标准。

若超出“极限额定值”表内列出的应力值，可能会对器件造成永久损坏。长时间工作在极限额定条件下，器件的可靠性有可能会受到影响。所有电压值都是以参考地(GND)为参考基准。

推荐工作参数

推荐工作条件		最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD1}	逻辑侧供电电压	2.375	3.3	5.5	V
V_{DD2}	总线侧供电电压	4.5	5	5.5	
V_{OC}	任一总线终端引脚电压（差模、共模）	-7		12	
V_{IH}	高电平输入电压（TXD, DE, $\overline{\text{RE}}$ ）	2		V_{DD1}	
V_{IL}	低电平输入电压（TXD, DE, $\overline{\text{RE}}$ ）	0		0.8	
V_{ID}	差分输入电压	-7		+12	
R_{L}	差分输出负载电阻	54	60		Ω

推荐工作条件		最小值	典型值	最大值	单位
传输速率				1000	kbps

电气特性

所有典型值无特说明都是在 25℃，V_{DD1}=V_{DD2}=5V 条件下测得。

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
驱动器特性							
V _{OD}	差分驱动输出	R _L = ∞, 参考图 9				5	V
		R _L = 27 Ω (RS-485), 参考图 9		1.5		5	V
		V _{TEST} = -7 V to +12 V, V _{DD1} ≥ 4.75, 参考图 10		1.5		5	V
Δ V _{OD}	差分输出的变化幅值	R _L = 27 Ω , 参考图 9				0.2	V
V _{OC(SS)}	稳定状态共模输出电压	参考图 10				3	V
ΔV _{OC(SS)}	稳定状态共模输出电压变化幅值	参考图 10				0.2	V
I _{OS}	驱动器短路电流	-7V≤V _A or V _B ≤12V			±110	±250	mA
V _{IH}	输入高电平	TXD, DE, $\overline{\text{RE}}$		2			V
V _{IL}	输入低电平	TXD, DE, $\overline{\text{RE}}$				0.8	V
R _{TXD}	内部 TXD 上拉电阻				9.1		kΩ
R _{DE} 、R $\overline{\text{RE}}$	内部 DE、RE 下拉电阻				9.1		kΩ
接收器特性							
V _{IT(+)}	正向差分输入阈值电压	-7 V ≤ V _A or V _B ≤ +12 V				-20	mV
V _{IT(-)}	负向差分输入阈值电压	-7 V ≤ V _A or V _B ≤ +12 V		-220			mV
V _{hys}	回滞电压 (V _{IT+} - V _{IT-})	-7 V ≤ V _A or V _B ≤ +12 V			20		mV
R _{ID}	差分输入阻抗(A,B)	-7 V ≤ V _A or V _B +12 V		96			kΩ
I _I	输入电流 (A,B 引脚)	DE=0 , $\overline{\text{RE}}$ =0	V _I =12V		190	250	uA
			V _I = -7V	-200	-110		uA
V _{OH}	RXD 高电平输出电压	I _{OUT} = 20 μA, V _A - V _B = 0.2 V		V _{DD1} - 0.1			V
		I _{OUT} = 4 mA, V _A - V _B = 0.2 V		V _{DD1} - 0.4	V _{DD1} - 0.2		V
V _{OL}	RXD 低电平输出电压	I _{OUT} = -20 μA, V _A - V _B = 0.2 V				0.1	V
		I _{OUT} = -4 mA, V _A - V _B = 0.2 V				0.4	V
供电及保护特性							
I _{DD1}	逻辑侧供电电流	4.5 V ≤ V _{DD1} ≤ 5.5 V, 输出无负载, $\overline{\text{RE}}$ = 0 V				4.5	mA
		3.0 V ≤ V _{DD1} ≤ 3.6 V, 输出无负载, $\overline{\text{RE}}$ = 0 V				4.5	mA
I _{DD2}	总线侧供电电流	输出无负载, DE = 5 V				6	mA
		输出无负载, DE = 0 V				6	mA
ESD	HBM 模式	A、B 引脚对 GND				±15	kV
		其他引脚				±2	kV
	IEC/EN 61000-4-2 (Contact) Perf. Criteria B	A、B 引脚对 GND				±4	kV
EFT	IEC61000-4-4 : Perf. Criteria B	A、B 引脚对 GND				±2	kV
Surge	IEC61000-4-5 : Perf. Criteria B	A、B 引脚对 GND (共模)				±2	kV
V _{I-O}	隔离耐压	漏电流 < 1mA				3750	Vrms
R _{I-O}	绝缘阻抗	500VDC		1000			MΩ
C _{I-O}	隔离电容				3		pF
CMTI	共模瞬变抗扰度	TXD = V _{DD1} or 0 V, VCM = 1 kV, transient magnitude = 800 V		25			kV/μs

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
	传输速率				1	Mbps
驱动器						
t _{PLH} , t _{PHL}	驱动器传输延时	R _L = 54 Ω, C _{L1} = C _{L2} = 100 pF, 参 考图 11		40	110	ns
t _{SKEW}	驱动器差分输出延时偏移 (t _{PHL} – t _{PLH})				40	ns
t _r , t _f	驱动器输出上升延时、下降延时			50	120	ns
接收器						
t _{PLH} , t _{PHL}	接收器传输延时	C _L = 15 pF, 参考图 12		60	110	ns
t _{SKEW}	接收器传输延时偏移 (T _{PLH} - T _{PHL})				250	ns

参数	数值	单位
重量	0.4(Typ.)	g

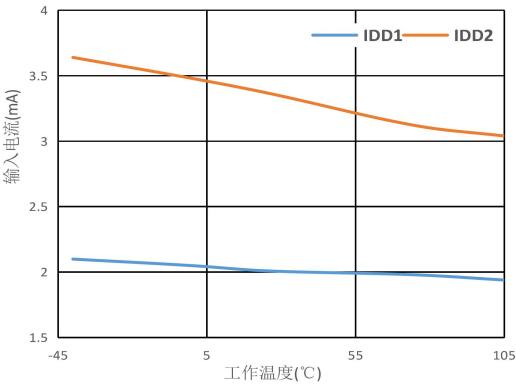


图3.空载输入电流 vs. 工作温度

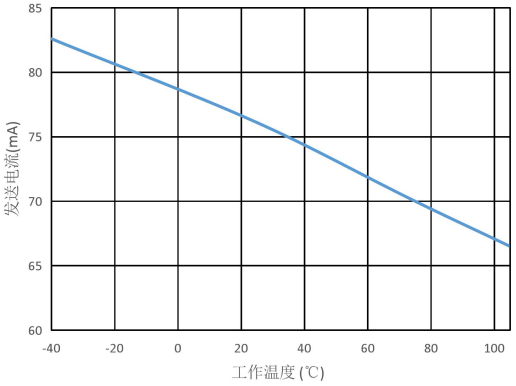


图4.发送电流 vs. 工作温度,VDD1=5V,VDD2=5V

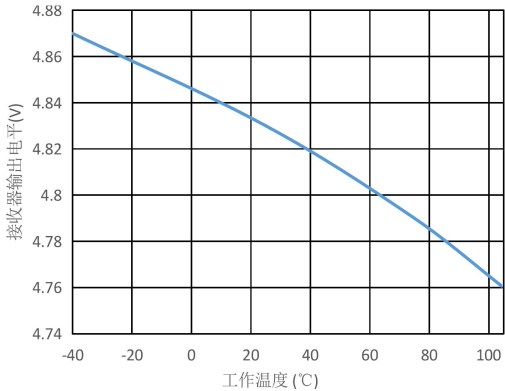


图5.接收器输出高电平 vs. 工作温度

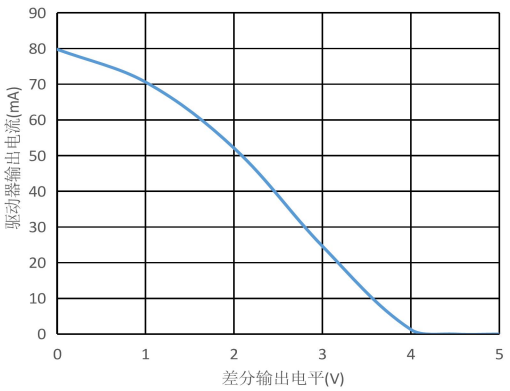


图6.驱动器输出电流 vs. 差分输出电平

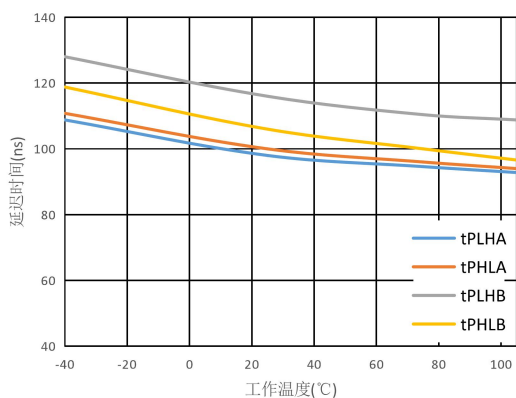


图7.驱动器延时 vs. 工作温度

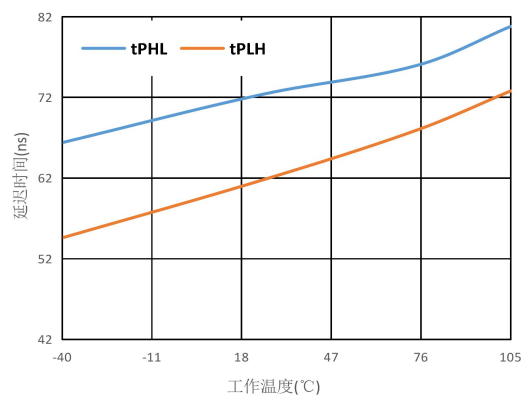


图8.接收器延时 vs. 工作温度

参数测试电路

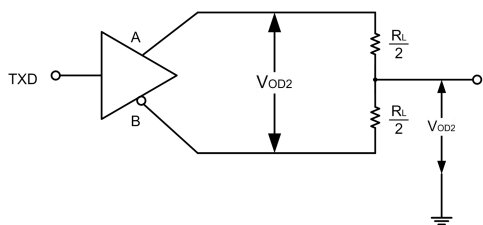


图9 差分输出测试电路

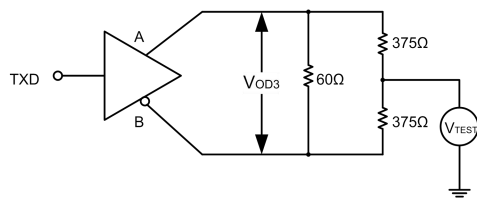


图10 共模输出测试电路

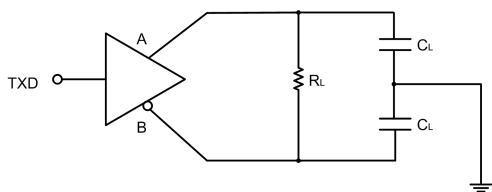


图11 发送延时测试电路

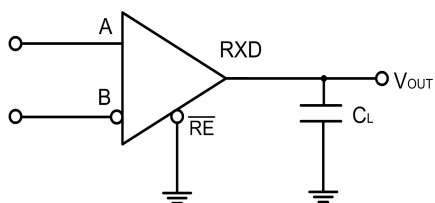
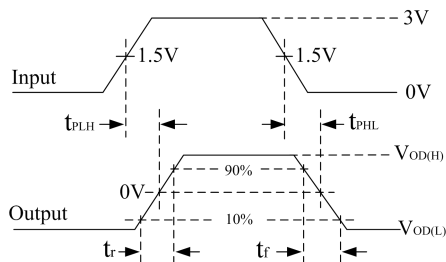
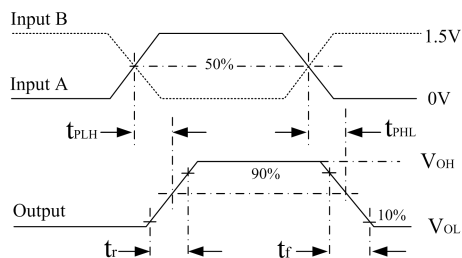


图12 接收延时测试电路



工作描述

TD041S485H 是一款半双工增强型 RS485 收发器。每个收发器里包含一个驱动器和一个接收器。该收发器具备总线失效保护功能，当接收器输入开路、短路或者当总线处于空闲状态时，能保证接收器输出为高电平。TD041S485H 采用两端电源供电，逻辑侧支持 3.3V 和 5V 逻辑电平的转换，整机可监控模块整体的工作状态，对输出大电流进行限制，以防止总线过载或短路对收发器造成不可恢复性损伤。

接收器输入滤波器：TD041S485H 接收器内部集成高性能输入滤波器，该滤波器能大大增强接收器对高速差分信号的噪声抑制能力。因此，接收器的传输延时也是由这个原因产生的。

总线失效保护：一般情况下，当 $-220\text{mV} < A-B < -20\text{mV}$ 时，总线接收器将处于不确定状态。当总线处于空闲状态时该现象将会出现。总线失效保护可以保证，当接收器输入开路、短路，或总线接入端口匹配电阻时，接收器输出为高电平。TD041S485H 接收器阈值电压比较准确，且阈值电压到参考地至少还有 10mV 余量，这个特性能够保证即使总线差分电压为 0V 时，接收器输出电平为高，并且符合 EIA/TIA-485 标准 $\pm 200\text{mV}$ 的要求。

总线负载能力 (256 节点) : 标准的 RS485 接收器输入阻抗定义为 12kΩ (1 个单位负载)。一个标准的 RS485 驱动器可以驱动至少 32 个单位负载。TD041S485H 接收器按 1/8 单位负载设计, 其输入阻抗大于 96kΩ。因此, 总线能允许接入更多的收发器 (高达 256 个), TD041S485H 也可与其他 32 个单位负载的标准 RS485 收发器混合使用 (接收器累计不能超过 32 个单位负载)。

低功耗 SHUTDOWN 模式 : 当 RE 输入高电平, DE 输入低电平时, 收发器进入关断 (SHUTDOWN) 模式。当收发器进入关断模式时, 其供电电流低至 6mA。RE、DE 可以短接, 并通过同一个 I/O 进行控制。如果 RE 输入高电平, DE 输入低电平保持时间小于 50ns, 收发器无法进入到关断模式, 若保持时间能保持至少 600ns, 收发器将可靠进入到关断模式。

驱动器输出保护 : TD041S485H 内部集成驱动器短路 (或过流) 保护模块。当总线出现错误或驱动器短路时, 该模块能将驱动器输出电流限制在一定限值内。

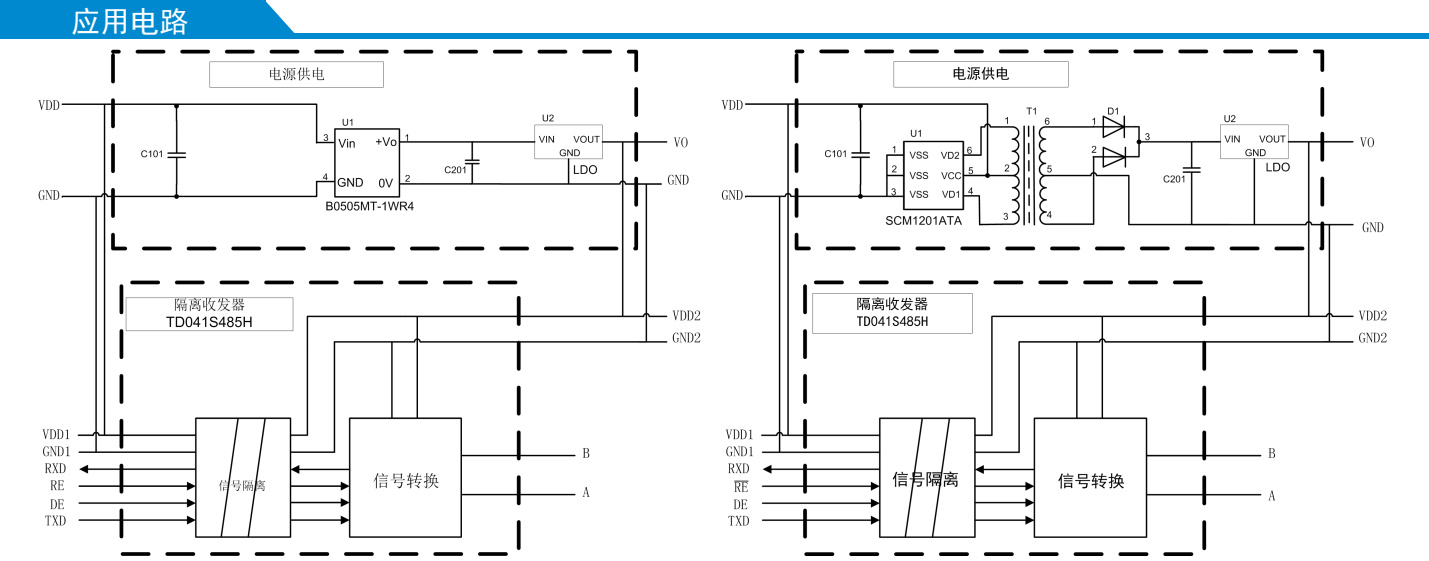


图 13 典型应用电路

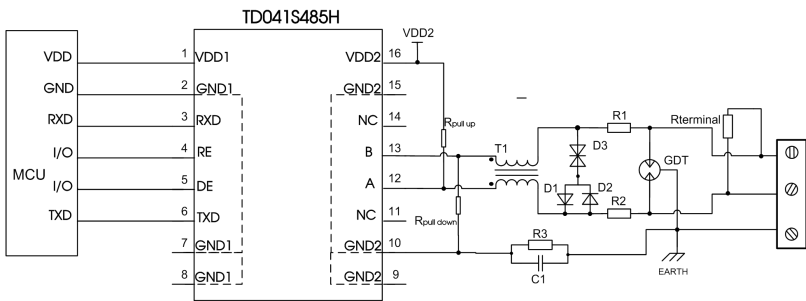


图 14 端口保护推荐电路

参数说明:

标号	选型	标号	选型
R3	1MΩ	R1、R2	2.7Ω/2W
C1	1nF, 2kV	D1、D2	1N4007
T1	ACM2520-301-2P	D3	SMBJ8.5CA
GDT	B3D090L	R _{terminal}	120Ω

由于模块内部 A/B 线自带 ESD 保护, 因此用户一般在应用于环境良好的场合时无需再加 ESD 保护器件, 但如果应用环境比较恶劣 (如高压电力、雷击等环境), 那么建议用户一定要在模块 A/B 线端外加 TVS 管、共模电感、气体放电管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。因此, 推荐应用电路如图 14 所示, 推荐参数如上表所示。推荐电路图和参数值只做参考, 请根据实际情况来确定是否需要电路图中的器件和适当的参数值。

注: R_{terminal} 根据实际应用情况选择。

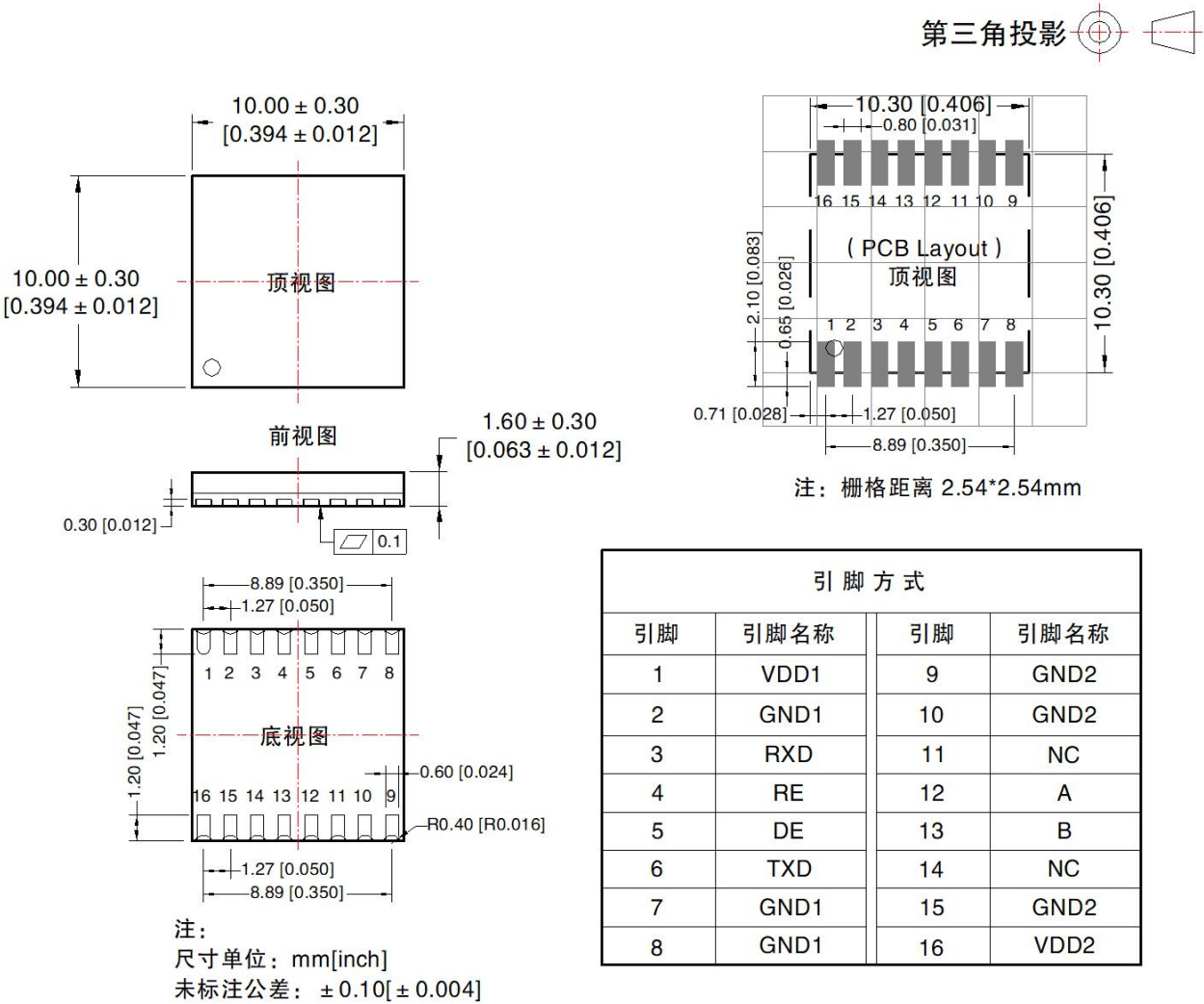
使用建议

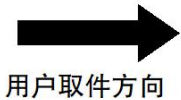
- ① 产品不支持热拔插。
- ② TXD 外部输入如驱动能力不足应视情况添加上拉电阻。
- ③ 此产品焊接规范设计可参考《IPC7093》，焊接指导参照《DFN 封装产品热风枪焊接作业指南》、《DFN 封装产品焊接指南》。

订购信息

产品型号	封装	引脚数	丝印	包装
TD041S485H	DFN	16	TD041S485H	500/盘

封装信息 (DFN-16)





器件型号	封装类型	Pin	MPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
TD(H)041S485H	DFN 10x10	16	500	180.0	24.4	10.44	10.44	2.0	16.0	24.0	Q2

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号

电话: 86-20-38601850

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn